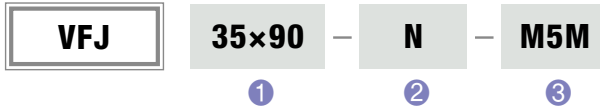




- ▷ 흡착면이 작고 긴 공간에 적용
- ▷ 평면, 곡면 적용 가능
- ▷ 정전기 방지, 자국 방지용 제작 가능
- ▷ 적용 - 회로기판(PCB), 앰플, 파이프, 유리용기, 전자부품

주문형식



1 진공 패드 크기(Ø)

35 × 90	35 × 110	60 × 140	60 × 180
---------	----------	----------	----------

2 재 질

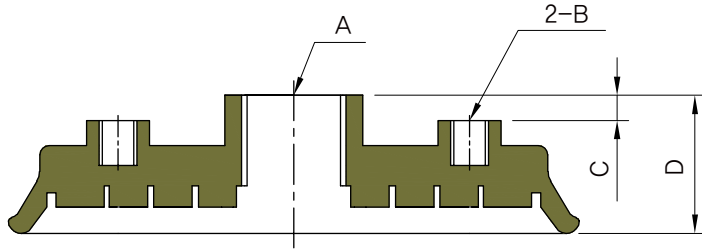
N	NBR	CS	전도성 실리콘(정전기 방지)
S	빨강색 실리콘	MF	자국 방지용
WS	흰색 실리콘	HS	고열성 실리콘(300도)
U	우레탄	UT	초고열성 실리콘(700도)
V	바이톤	HT	고인장 실리콘

3 연결나사

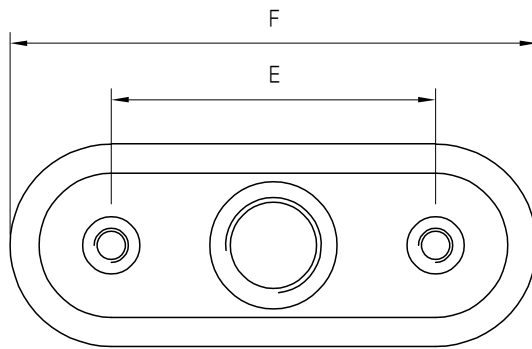
무기호	M5M	M5F	18M	18F	14M	14F	38F	38M
NONE	M5 숫나사	M5 암나사	PF1/8 숫나사	PF1/8 암나사	PF1/4 숫나사	PF1/4 암나사	PF3/8 암나사	PF3/8 숫나사

피 페 더 진공 패 더 진공 관련기기 스폰서

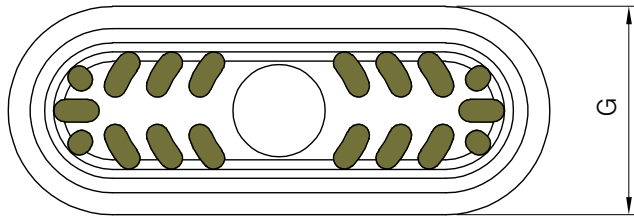
▶ 정면도



▶ 평면도



▶ 저면도



(mm)

MODEL	A	B	C	D	E	F	G	체결가능 피팅
VFJ35×90	PF38	M6	4	22	56	91	35	38F, 38M
VFJ35×110	PF38	M6	4	22	76	111	35	38F, 38M
VFJ60×140	PF38	M8	4	30	76	140	60	38F, 38M
VFJ60×180	PF38	M8	4	30	116	180	60	38F, 38M